CONDUCTIVE PASTE

Patent number: JP5325633 (A) Publication date: 1993-12-10

TANI KOJI; HONMA YASUTAMI; SASAKI KIYOMI Inventor(s):

Applicant(s): MURATA MANUFACTURING CO

Classification:

- international: H01B1/16; H01G4/12; H05K3/12; H01B1/14; H01G4/12; H05K3/12; (IPC1-

7): H01B1/16; H01G4/12; H05K3/12 - european:

Application number: JP19920134958 19920527 Priority number(s): JP19920134958 19920527

Abstract of JP 5325633 (A)

PURPOSE: To provide a conductive paste which prevents the deformation or the uneven thickness of a layer in a laminated body by improving the adhesion between ceramic green sheets with each other and also prevents the separation of electrodes by increasing the bonding strength of electrodes. CONSTITUTION: This conductive paste is applied to a ceramic green sheet and baked, and prepared by using a solvent which is insoluble with the organic binder involved in the ceramic green sheet.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平5-325633

(43)公開日 平成5年(1993)12月10日

(51) Int.Cl.5		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H01B	1/16	A	7244-5G		
H01G	4/12	361			
H05K	3/12	Α	7511-4E		

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号	特願平4−134958	(71)出腕人	000006231		
			株式会社村田製作所		
(22) 出順日	平成4年(1992)5月27日		京都府長岡京市天神二丁目26番10号		
		(72)発明者	谷 広次		
			京都府長岡京市天神二丁目26番10号	株式	
			会社村田製作所内		
		(72)発明者	本間 庸民		
			京都府長岡京市天神二丁目26番10号	株式	
			会社村田製作所内		
		(72)発明者	佐々木 清美		
			京都府長岡京市天神二丁目26番10号	株式	
			会社村田製作所内		
		(74)代理人	弁理士 岡田 和秀		

(54) 【発明の名称】 導電性ペースト

(57) 【要約】

【目的】セラミックグリーンシート同土の密発性を高めて積層体における変形や周厚みの不均一が生じるのを防止することができ、電極の接触・強度を高めて電極剥離の発生を防ぐことが可能な事電性ペーストを提供する。 【構成】セラミックグリーンシート上に除布して焼き付られる導電性ペーストであって、セラミックグリーンシートの有機パイングに対しては非溶解性を有っ溶剤を用いて作成されていることを特徴としている。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックグリーンシート上に依布して 焼き付られる導像性ペーストであって、

セラミックグリーンシート中の有機パインダに対しては 非際解件を有する深刻を用いて作成されていることを特 徴とする導館性ペースト。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、主として積層部品や多 **層基板などの電極を形成する際に用いられる導電性ペー 10 生じるのを防止することができ、電極の接着強度を高め** ストにかかり、特には、セラミックグリーンシート上に 塗布して焼き付けられることによって電極となる導電性 ペーストに関する。

[0002]

【従来の技術】従来から、この種の精層部品の一例であ るチップ型積層磁器コンデンサは、以下のような手順を 経て製作されるのが一般的となっている。すなわち、ま ず、内部電極となる導電性ペーストが表面上に塗布され たセラミックグリーンシートを含むセラミックグリーン シートの複数枚を互いに積み重ねたうえ、これらを圧着 20 して一体化することによって箱層体を作成する。そし て、この積層体を所定の大きさごとに分断することによ って未焼成状態のコンデンサ素体を作成した後、これら のコンデンサ素体を所定の条件下で焼成することによっ てコンデンサ焼成体を得る。その後、以上のようにして 得られたコンデンサ焼成体のそれぞれに外部電極となる 導電性ペーストを塗布したうえで焼き付けるのである。

【0003】そして、このチップ型積層磁器コンデンサ における価極を形成するに際しては、抵抗値が低く、か る導電性ペースト、すなわち、固形成分である微細な銅 粉末とガラスフリットとを溶剤によって混練りしてなる 銅ペーストが用いられており、銅ペーストを用いた場合 には電極の酸化を防ぐために中性あるいは還元性雰囲気 中でコンデンサ素体の焼成及び外部電極の焼き付けを行 うようになっている。なお、このようなペースト化のた めに用いられる溶剤としては、αーテルピオネール、ブ **チルカルビトール、プチルカルビトールアセテートなど** が一般的なものである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、以上説明し たような個ペーストの作成にあたっては、αーテルピオ ネールなどの溶剤が用いられるのであるが、この種の溶 剤を用いて作成された銅ペーストをセラミックグリーン シート上に塗布した場合、特に、セラミックグリーンシ ート1枚当たりの厚みが100 um以下というように薄 い場合には、銅ペースト中に含まれたペースト化のため の溶剤がセラミックグリーンシート中に浸透することに なり、この浸透した溶剤によってセラミックグリーンシ ート中に含まれたブチラール樹脂などの有機パインダが 50 (H₂) 雰囲気中において2時間加熱することによって

溶かされることが起こる。そして、このようなことが起 こると、積層されたセラミックグリーンシート同士を密 着させるのが困難となり、得られた精層体における変形 や層厚みの不均一が生じるばかりか、電極の接着強度が 低くなって循極剥離というような不然合が発生すること になってしまう。

【0005】本発明は、このような不都合に鑑みて創案 されたものであって、セラミックグリーンシート同士の 密着性を高めて積層体における変形や層厚みの不均一が て飯板剝離の発生を防ぐことが可能な導電性ペーストの 提供を目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、セラミックグ リーンシート上に塗布して焼き付られる導策性ペースト であって、セラミックグリーンシート中の有機パインダ に対しては非溶解性を有する溶剤を用いて作成されてい ることを特徴とするものである。 [0007]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。 な お、以下の説明においては、本発明にかかる導質性ペー ストからなる電極を有する積層部品がチップ型積層磁器 コンデンサであることとしているが、これに限定されな いことは勿論である。

【0008】まず、BaO・SiO2・ZrO2系セラミッ ク材料に対して有機パインダであるプチラール樹脂を加 え、さらに、可塑剤や分散剤などを加えたうえで十分に 混合することによってセラミックスラリーを得た後、ド クタープレード法などを採用してセラミックスラリーを つ、高周波数性に優れた卑金属材料である銅を含んでな 30 シート化することによってセラミックグリーンシートを 作成する。その一方、溶剤を用いることによって粒径が 5~2μm程度の銅粉末とガラスフリットとを十分 に混練りし、銅を含んでなる導電性ペーストを作成す る。そして、このとき、銅ペーストを作成するための溶 剤としては、セラミックグリーンシート中に含まれた有 機パインダに対して非溶解性を有する、すなわち、プチ ラール樹脂を溶かさない溶剤、例えば、ベースオイルの ニュートラル (MCオイル: 出光興産(株) 製), ジイ ソプチルケトン、メチルイソプチルケトン、ジヒドロタ 40 ーピニルアセテート、キシレン、酢酸プチルなどを用い ている。

【0009】さらに、スクリーン印刷などの採用によっ てセラミックグリーンシートの表面上に内部電極となる 鋼ペーストを除布したうえ、これらのシートを含む複数 枚のセラミックグリーンシート同士を互いに積み重ねて 圧着することによって一体化された積層体を作成する。 そして、この箱団体を所定の大きさごとに分断して未集 成状態のコンデンサ素体を作成した後、これらのコンデ ンサ素体を900~1000℃の窒素(N₂)-水素 コンデンサ焼成体を得る。なお、このようにして作成されたコンデンサ焼成体のそれぞれに外部電極となる薄電性ペーストを塗布したうえて焼き付けると、チップ型領層磁器コンデンサが完成することになる。

[0010] そして、以上の手順に従って作成されたコンデンサ版は体の外観及び切断面を目視によって検査したところ、セラミックグリーンシート同士は乗災に密着しており、積層体の変形や層厚みの不均一は生じおらず、また、電磁剥離も発生していないことが確認された。

【0011】引き続き、BaO・Alr O・S103系セラ ミック材料及び有機パインダであるアクリル樹脂とから なるセラミックグリーンシートを用業する一方で、有機 パインダであるアクリル樹脂に対しては非溶療性を有す る溶剤、倒えば、ヘキシレングリコール、プロビレング リコールなどを用いることによってペースト化された網 ペーストを用意する。そして、上紀同様のコンデンサ焼 成体を作成したうえで同様の検査を行ってみたところ、 やはり何らの不都合も生じていないことが明らかとなっ ている。

[0012] なお、以上の説明においては、本実施例に かかる導電性ペーストが専金属材料である網を含むとし ているが、これに限定されるものではなく、例えば、頻 年銀ーパラジウムなどの黄金属材料もしくは金属酸化物 などを含んでなる導電性ペーストであっても同様である ことは勿論である。

10 [0013]

発明の効果) 以上説明したように、本発明にかかる薄 衛性ベーストを用いた場合には、セラミックグリーンシ ート同士の密徴性を高めることが可能となり、 積層体に おける変形をなくして関厚みを均一化することができる ばかりか、電極の接着速度を高めて電極測慮の発生を防 ぐことができるという効果が得られる。